

产品名称	密级
<i>B818-260</i>	内部公开
产品版本	Total 6 pages
<i>B818-260-BD 8.0.1.99(H100SP4C00)</i>	

*B818-260-BD 8.0.1.99(H100SP4C00)*

## 烧片软件版本说明书

Prepared by	张瑞辰	Date	2019-01-10
Reviewed by			
Approved by			



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved

修订记录

时间	修订版本	修订内容	作者
2018-10-27	1.0	V3第一轮预试制	张瑞辰z00423811
2018-10-31	1.1	V3第二轮预试制	张瑞辰z00423811
2018-10-31	1.2	VDF客户样机试制	张瑞辰z00423811
2018-12-17	1.3	VN1第一轮预试制	张瑞辰z00423811
2019-01-10	1.4	VN2第一轮预试制	张瑞辰z00423811

# 目 录

1	缩略语 .....	4
2	硬件信息 .....	4
2.1	版本描述 .....	4
2.2	较前一版本的变更 .....	4
2.3	遗留问题 .....	4
3	烧片软件 .....	4
3.1	版本描述 .....	4
3.2	历次版本变更 .....	5
3.2.1	BD 8.0.1.99(H70SP5C00) .....	5
3.2.2	BD 8.0.1.99(H70SP6C00) .....	5
3.2.2	BD 8.0.1.99(H70SP7C00) .....	5
3.2.3	BD 8.0.1.99(H100SP2C00) .....	5
3.2.4	BD 8.0.1.99(H100SP4C00) .....	5
3.3	遗留问题 .....	5
4	其他 .....	6



## 1 缩略语

缩略语	描述说明

## 2 硬件信息

### 2.1 版本描述

Hardware Version: WL1B818M Ver.C  
Platform & Chipset: Balong V7R65

### 2.2 较前一版本的变更

Index	Case ID	Issue Description
1		
2		
3		
4		
5		
6		

### 2.3 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
NA		

## 3 烧片软件

### 3.1 版本描述

Firmware Version : [BD 8.0.1.99\(H100SP4C00\)](#)  
Baseline information: Balong V7R65 C31B100  
ProductLine WinDriver: The newest version



## 3.2 历次版本变更

### 3.2.1 BD 8.0.1.99(H70SP5C00)

Index	Case ID	Issue Description
1		首版本
2		

### 3.2.2 BD 8.0.1.99(H70SP6C00)

Index	Case ID	Issue Description
1		修改射频NV增加CA特殊场景下的2R path
2		

### 3.2.3 BD 8.0.1.99(H70SP7C00)

Index	Case ID	Issue Description
1		主频: 解决V3产线试制功率CPK问题, 修改包含CT RSSI, EDGE 功率, B1_1路功率及antpower
2		WIFI: V3 烧片功率规格刷新

### 3.2.4 BD 8.0.1.99(H100SP2C00)

Index	Case ID	Issue Description
1		主频: antpower优化调试; W TX校准功率调试; RSE问题合入; 时序优化; EDGE功率优化; CA相关问题解决
2		WIFI: 参数优化提取
3		软件基线切换至海思商用分支基线B100

### 3.2.5 BD 8.0.1.99(H100SP4C00)

Index	Case ID	Issue Description
1		GSM校准及B42C额外杂散问题射频参数优化上库。

## 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
1		
2		
3		
4		



Index	Case ID	Issue Description
5		

## 4 其他